營業計畫書

(公司名稱)

中 華 民 國　　　年　　　月　　　日

目 錄

第一章 公司概況

一、基本資料

二、技術、產品或營運模式之創意、創新構想與內容說明

三、董事、監察人及經營團隊

四、財務狀況

第二章 研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

二、智慧財產權管理

第三章 市場與競爭優劣分析

一、目標市場

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

第四章 技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

第五章 公司所需之輔導與協助暨結語

壹、公司概況

公司名稱：○○○○股份有限公司

一、基本資料

(一)設立日期：

(二)資本額

(三)董事長： ；總經理：

(四)主要股東及持股比例(列出持股前五大者)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股東名稱 | 持有股份(股) | 持股比例(%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合 計 |  | 100% |

(五)公司沿革：

(包括曾獲之殊榮或認證，請一併檢送證明文件影本)

(六)轉投資事業(包括轉投資架構圖、各公司營業項目、投資金額、持股比率等)

二、公司主要技術、產品或營運模式之創意、創新構想與內容說明

(例如技術、產品或營運模式之創新構想、特色、獨特性等)

三、董事、監察人及經營團隊

(一)董事及監察人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱 | 姓 名 | 選(就)任日 期 | 任期 | 初次選任日期 | 選 任 時持有股份 | 現 在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二)經營團隊主要幹部

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職 稱（註1） | 姓 名 | 選(就) 任日期 | 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經（學）歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 稱 | 姓 名 | 關 係 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(三)全公司人力分析

 單位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學位類別 | 博士 | 碩士 | 學士 | 專科(含)以下 | 合計 |
| 管理人員 |  |  |  |  |  |
| 研發人員 |  |  |  |  |  |
| 生產人員 |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |

註：合計數應等於總員工人數。

四、財務狀況：

(一)最近兩年度簡明資產負債表

單位：新臺幣仟元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度項目 | N-1 年 | N-2年 |
| 流動資產 |  |  |
| 基金與投資 |  |  |
| 固定資產 |  |  |
| 無形資產 |  |  |
| 其他資產 |  |  |
| 資產總計 |  |  |
| 流動負債 |  |  |
| 長期負債 |  |  |
| 其他負債 |  |  |
| 負債總額 |  |  |
| 股本 |  |  |
| 資本公積 |  |  |
| 保留盈餘 |  |  |
| 股東權益其他調整項目 |  |  |
| 股東權益總額 |  |  |

 (二)最近二年度損益狀況

單位：新臺幣仟元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度項目 | N-1 年 | N-2年 |
| 營業收入 |  |  |
| 營業成本 |  |  |
| 營業毛利 |  |  |
| 營業費用 |  |  |
| 營業淨利(淨損) |  |  |
| 營業外收入及支出 |  |  |
| 稅前淨利(淨損) |  |  |
| 所得稅費用 |  |  |
| 本期淨利(淨損) |  |  |

貳、研發能力與智慧財產權管理

一、研發能力

(一)研發能力

(例如研發技術來源(自行開發、委託開發、購買專利、技術移轉)、研發狀況及成果(已獲得獎項、專利、發表論文、已取得政府機構之研究計畫)、技術合作情形、已取得之補助款等)

(二)研發團隊成員

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 到職日期 | 主要學歷 | 主要經歷 | 專長 | 本業年資 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(三)未來開發計畫

 (例如後續開發技術或產品之規畫等)

二、智慧財產權管理

(一)主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額

(二)專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

1.已取得或申請中之專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權

 (列示申請或註冊日期、地區、案號、類型、內容、期限)

2.是否有違反專利權、商標權、著作權或其他智慧財產權之情事

參、市場與競爭優劣分析

一、目標市場

(例如銷售地區、主要或潛在客層、市場規模、市場供需狀況、預計市佔率、進入障礙等)

二、國內、外競爭對手與競爭優劣分析

肆、技術、產品或營運模式未來發展之時程及預估經費規劃

伍、公司所需之輔導與協助暨結語

公司名稱：

負責人： (簽名或蓋章)